PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-085742

(43) Date of publication of application: 10.04.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/66 H05K 3/00

(21)Application number: 01-221450

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI VIDEO ENG CO LTD

(22)Date of filing:

30.08.1989

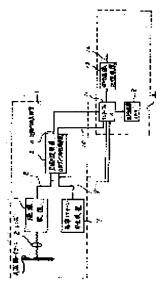
(72)Inventor: HARA YASUHIKO

KOIZUMI MITSUYOSHI KITAMURA SHIGEKI

(54) METHOD OF AND DEVICE FOR DETECTING DEFECTIVE OF CIRCUIT PATTERN (57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate judgement of the noxiousness on conductivity of complicated defects which are at high speed and can be judged by visual inspection, by image processing by reading out a stored Partial image signal end processing the image a synchronously with the image pickup speed so as to judge whether each defective candidate is noxious in electric conductivity or not.

CONSTITUTION: An inspection system I processes the images of the image signal 8 outputted by an image pickup device (pattern detector) 1 and the reference image signal 9' outputted by a reference pattern generator 7 by means of a defective judging device 3 so as to detect a defect candidate. The partial image signal in the vicinity of the defect is taken out from the image signal outputted by the inspection system I by means of an interface 11 and is stored in a partial image memory 12, and the stored partial image signal is inputted into a partial image processor 13 so as to do complicated image processing to judge the noxiousness of the defect.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-85742 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月10日

H 01 L 21/66 H 05 K 3/00

7013-5F .j G 6921-5E

審査請求 未請求 請求項の数 19 (全 24 頁)

64発明の名称 回路パターンの欠陥検査方法及びその装置

> ②特 願 平1-221450

願 平1(1989)8月30日 29出

明 者 原 個発 媠

彦

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

個発 明 老 小 泉 光 義 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

明者 個発 北 村 茂 樹 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 日立ビデオェンジ

ニアリング株式会社内

の出 願 人 株式会社日立製作所 の出 願人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

日立ビデオエンジニア

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地

リング株式会社

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

砌 相 海

1. 春明の名称

回路パターンの欠路检查方法及びその装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 被検疫回路パターンを撮像手段により機像し て画像信号を得、欠陥候補判定額像処理手段に より上記頭像信号と基準となる基準面像信号と を比較面像処理して上記被検査回路パターンに 存在する欠陥候補を上記摄像速度と同期した速 度で判定抽出し、判定抽出された欠陥候補の各 々について各欠陥候補を含む部分画像信号を抽 出して記憶手段に記憶し、欠陥判定面像処理手 段により上記記憶手段に記憶された部分画像信 号を開出して上記撮像速度と非同期で画像処理 することによって各々の欠陥侵補が低気的な难 通上有害か否かを判別することを特徴とする回 路パターン欠陥検査方法。
 - 2. 上記部分面像信号は、上記級像手段から得ら れる正常な回路パターンと欠陥候補とを有する 第1の部分画像信号と欠陥候補判定画像処理手

段から得られる欠陥候補からなる第2の部分両 像信号との組で形成したことを特徴とする誰求 項1記載の回路パターン欠陥検査方法。

- 3. 線状パターンに欠けがある(凹部)場合の判 定基準を、線状パターンに対して長手方向の欠 けの長さが検査基準値より大きいか、又は欠け の部分のパターン幅の最少値が検査基準値より 小さい場合を有害、その他の場合を非有害とす ることを特徴とする請求項1配殺の回路パター ン欠陥検査方法。
- 4.ピンホールが裾状パターンの中にある場合の 判定基準を、ピンホールの長手方向の長さが検 容装準値より大きいか、又はピンホールから線 状パターンの境界までの最短距離の和〈導通し ている部分のパターン幅)が検査基準値より小 さい場合を有害、その他の場合を非有害とする ことを特徴とする請求項1記載の国路パターン 欠陥 検 查 方 法。
- 5. 線状パターンに突起がある(凸部)場合の判 定基準を、線状パターンの周囲の正常パターン

- から突起までのパターン間隔の最少値が検査基準値より小さい場合、又は突起の級状パターンに対して長手方向の長さが検査基準値より大きい場合を有容、その値の場合を非有害とすることを特徴とする酵求項1記載の回路パターン欠陥検査方法。
- 6. 孤立パターンがある場合の判定基準を、孤立パターンの最大怪の長さが検査基準値より大きい場合、又は孤立パターンから周囲の正常パターンまでのパターン問題が検査基準値より小さい場合を有害、その他の場合を非有害とすることを特徴とする酵果項1記載の回路パターン欠陥検査方法。
- 7. 大きなパターンに複数あるいは1個の欠けがあった場合の判定基準を、その困难の合計が検査基準値より大きい場合を有害。その他の場合を非有客とすることを特徴とする論求項1記載の回路パターン欠陥検査方法。
- 大きなパターンの中に複数あるいは1個のピンホールがある場合の判定基準を、ピンホール

の最大程の長さの合計が検査基準値より大きい 場合を有客、その他の場合を非有害とすること を特徴とする請求項1記載の回路パターン欠陥 検索方法。

- 9. 大きなパターンに突起(凸部)がある場合、大きなパターンの周囲の正常パターンから突起までのパターン間隔の最少値が検査基準値より小さい場合、又は突起の大きなパターンに対けて境界方向の長さが検査基準値より大きい場合を有害、その他の場合を非有害とすることを特徴とする請求項1記載の回路パターン欠陥検査方法。
- 10. 被検査回路パターンの欠陥が有害の場合、欠 陥の種類が欠け、ピンホール、突起、孤立パタ ーンでいずれであるかを識別することを转換と する請求項1配載の回路パターン欠陥検査方法
- 11. 被検査回路パターンを撮像手段により撮像して国像信号を得、欠陥候補制定遺像処理手段により上記画像信号と基準となる基準画像信号とを比較簡像処理して上記被検査回路パターンに

- 3 -

存在する欠陥候補を上記級像速度と同期した速 度で判定抽出し、判定抽出された欠陥候補の各 々について、上記操像手段から得られる正常な 回路パターンと欠陥候補とを有する第1の部分 画像信号と欠陥候補判定画像処理手段から得ら れる欠陥候補からなる第2の部分画像信号との 組からなる部分顕像信号を抽出して記憶手段に 記憶し、欠陥判定画像処理手段により上記記憶 手段に記憶された部分画像信号を設出して第1 の部分画像信号を、線状パターンの画像信号と 大きなパターンの画像信号とに分割し、第2の 部分面像信号について拡大した第2の拡大部分 断像信号を得、上記線状パターンの画像信号と 大きなパターンの脳像信号と第2の拡大部分面 像信号とを画像間演算処理することにより、欠 陥候補が線状パターン上にあるのか、大きなパ ターン上にあるのか、孤立パターンなのかを判 別し、更に画像処理することによって各々の欠 路候補が電気的な導通上有害か否かを判別する ことを特徴とする回路パターン欠陥検査方法。

- 4 -

12. 被検査回路パターンを機像手段により過像し て關係信号を得、欠陥候補判定額像処理手段に より上記題像信号と基準となる非準別集信号と を比較画像処理して上記被検査倒路パターンに 存在する欠陥候補を上記級像速度と同期した速 度で判定抽出し、判定抽出された欠陥候補の各 々について、上記最像手段から符られる正常な 回路パターンと欠陥候補とを有する第1の部分 画像個号と欠陥候補判定画像処理手段から得ら れる欠陥候補からなる第2の部分面像信号との 組からなる部分画像信号を抽出して記憶手段に 記憶し、欠陥判定面像処理手段により上記記憶 手段に記憶された部分画象信号を読出して第1 の部分画像信号を、線状パターンの画像信号と 大きなパターンの画像個号とに分割し、第2の 部分顧像信号について拡大した第2の拡大部分 画像信号を得、上記線状パターンの画像信号と 大きなパターンの画像信号と第2の拡大部分画 像信号とを顕像間演算処理することにより、欠 除候補が線状パターン上にあるか否かを判別し、

*欠陥候補が稼状パターン上にある場合上記第2の部分画像信号を用いて欠陥候補から周囲に一定の距離のウィンドウを少なくとも上記第1の部分画像信号に対して設定し、画像処理することによって各々の欠陥候補が電気的な導過上有害か否かを判別することを特徴とする回路パターン欠陥検査方法。

14. 被検査同路パターンを提像手段により撮像して画像信号を得、欠陥候補判定国像処理手段により上配面像信号と基準となる基準面像信号とを比較面像処理して上記被検索回路パターンに存在する欠陥候補を上記版像速度と同期した速度で判定抽出し、判定抽出された欠陥候補の各

- 7 -

15. 被検査回路パターンを操像手段により操像して 可能像信号を得、欠陥候補判定画像処理手段に より上記題像信号と基準となる基準画像信号と を比較関像処理して上記被検査回路パターンに 存在する欠陥候補を上配機像速度と同期した速 度で判定抽出し、判定抽出された欠陥候補の各 々について、上記機像手段から得られる正常な

杏方法。

- 8 -

16. 被檢查回路パターンを擬像して適像信号を得る機像手段と、該機像手段から得られる画像信号と基準となる基準画像信号とを比較画像処理して上記機像速度と同期した速度で判定抽出する欠陥候補判定画像処理手段と、該欠陥候補補定画像処理手段により判定抽出された欠陥候補の各々について各欠陥候補を含む部分額像信号

を抽出して記憶する記憶手段と、該記憶手段に 。 記憶された部分画像信号を説出して上記撮像速 度と非同期で画像処理することによって各々の 欠陥候補が電気的な選通上有害か否かを判削す る欠陥判定顧像処理手段とを備えたことを特徴 とする回路パターン欠陥検査装置。

- 17. 上記部分面像倡号は、上記級像手段から得られる正常な回路パターンと欠除候補とを有する第1の部分面像信号と欠陥候補判定固像処理手段から得られる欠陥候補からなる第2の部分面像们号との机で形成したことを特徴とする請求項16記載の回路パターン欠陥検査装置。
- 18. 上記欠陥候補判定題像処理手段としてパイプライン型であることを特徴とする請求項16記載の回路パターン欠陥検査装置。
- 19. 検査対象回路パターン試料を検出する光電変 換機像手段と、該機像手段の機像速度と同期し た速度で動作する基準パターン発生手段と、上 記機像手段が出力する画像信号と該基準パター ン発生手段が出力する画像信号を、上記機像手

発明の詳期な説明
 (産業上の利用分野)

本発明は、プリント基板回路パターン、セラミック上回路パターン、ハイブリッド回路パターン、ファックス用電桶回路パターン、深膜回路パターン、液晶表示楽子用回路パターン、及びLSI回路パターン等の電子回路(配線)パターンの欠陥を画像処理により自動的に検査する回路パターン

.段の操像速度と同期した速度で動作し、上記級

像手段が出力する関係と上記基準パターン発生

手段が出力する画像の不一致部であらわされる

検査対象回路パターン上の欠陥候補を検出する

欠陥候補判定画像処理手段と、該欠陥候補判定

画像処理手段から得られる各々の欠陥候補を有

する周囲の部分画像信号を記憶する記憶手段と、

荻記憶手段に記憶された部分面像信号を上記扱

像手段と非同期の速度で画像処理して各々の欠

路候補が電気的な導通上有害か否かを判別する 欠陥判定面像処理手段とを備えたことを特徴と

する回路パターン欠陥検査装置。

- 11 -

欠陥検査方法及びその数置に関する。

〔従来の技術〕

国路パターンの外観検査装置については、従来多くの事例がある。例えば、特公昭59-24361月公報等がある。この場合は、2組の回路パターンを互いに比較し、互いに一致しない部分を欠陥として検出するものである。欠陥検査は、路時として検出する。欠陥検理回路には、2000年に同期して処理を行うように構成されている。具体的には、シフトレジスタを多数用いた「パイプライン処理」と言われる輸理回路によって構成される。

[禿明が解決しようとする顔題]

上配従来技術では、パイプライン処理は高速に 画像処理を行えるが、 関像処理の内容は単純であ り、複雑な欠陥判定を高速で行うことができない という課題を有していた。

本発明の目的は、高速で、しかも人間の目が判 定できる複雑な欠陥の導通上の有客性の判定を調 像処理によって行うことができるようにした回路 - 12 -

パターン欠陥検査方法及びその装置を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

即ち、本発明は、上記目的を達成するために、 被検査回路パターンを撮像手段により最像して顔 衛信号を得、欠陥候補判定画像処理手段により上 記画像信号と募準となる基準調像信号とを比較調 像処理して上記被検査同時パターンに存在するを 略優補を上記編像速度と同期した速度で製金額虫 し、判定抽出された欠陥機械の各々について名々 陥候補を含む部分画像相号を抽出して記憶手段に 記憶し、欠陥判定面像処理手段により上記記位手 段に記憶された部分画像信号を読出して上記級像 速度と非同期で画像処理することによって各々の 欠陥候補が電気的な導通上有害が否かを判別する ことを特徴とする国路パターン欠陥検査方法であ る。また、本発明は、上記回路パターン欠陥検査 方法において、上記部分画像倡号は、上記摄像手 段から得られる正常な回路パターンと欠陥候補と を有する第1の部分面像信号と欠陥候補判定面像

処理手段から得られる欠陥候補からなる第2の部 分面像信号との組で形成したことを特徴とする回 路パターン欠陥検査方法である。

また、本発明は、検査対象同路パターン試料を 検出する光電変換機像手段と、該機像手段の機像 速度と同期した速度で動作する基準パターン発生

- 15 -

以下本発明を図面に示す実施例に基いて具体的 に説明する。

まず、本発明の原理について第1図、及び第2 図に基いて説明する。第1.図において破線で囲っ た検査システム!は機像装置(パターン検出装置) 1、11が出力する画像個分を欠陥判定数置3で 画像処理し、欠陥候補を検出するものである。同 図で嵌像装置(パターン検出装置) 1、1'とは、 例えばCCDリニアイメージセンサ、あるいはレ ーザ光点を走査し反射光を検出する方式等の走査 形の光電変換装置である。通常回路バターンAお よびBは第3回に示すように同一のXYステージ 15上に乗せられ、対応部分を撮像装置1および 1'で検出する。第1図において、XYステージ 15および、照明装置は省略されている。 検査シ ステム1としては、第1回に示す他に、様々な形 離が考えられる。即ち第2回に示すように、検査 システム 1 は、1台の撮像装置 (パターン検出装 置) 1と欠陥判定装置3からなる。(例えば昭48 年電気学会全国大会 No. 1347に示されてい

(作用)

上記機成により電気的な導通上有害な欠陥とそうでない非有害欠陥とを、特に高密度で大形な 抜回路パターンに対して高速度で検査することが できる。

(実施例)

- 16 -

5.).

第2図において破験で囲った検査システム「は、 類像なと、基準パターン発生装置 7 が出力するる 準度 8 と、基準パターン発生装置 7 が出力する 8 と 準度 6 日 8 と、基準パターン発生装置 7 が出力する 8 地 地 5 として 2 は 8 地 が 6 として 2 は 8 地 が 7 として 2 は 8 地 が 6 として 2 は 8 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 5 地 で 7 4 9 8 号公 機に 2 に 6 に 5 地 で 7 4 9 8 学公 8 主た に 5 地 で 7 4 9 8 学公 8 主た に 5 地 で 7 4 9 8 学公 8 生 で 1 に 2 0 、 N o . 1 2 . 6 3 ~ 7 0 ページに 配きれている。)。

本発明は、検査システム」の構成には依存せずに、第1回、及び第2回に示すように検査システム」を付属し、組み合わせることにより複雑な検査ができるようにしたことに特徴がある。部分関係検査システム』に

おいて部分画像処理装置13は装置そのものが留。 像メモリを持っており、面像メモリに書き込まれ た面像信号(例えば256×256函報の面像) を適宜取りだして面像処理し、再び処理後の面像 假号を函像メモリに書き込むことを繰り返すこと によって複雑な画像処理を実行することができる **装置である。個々の国像処理のアルゴリズムはソ** フトウェアによって指定できるが、装置によって は、この部分を輸車回路で組み、(部分的にパイ プライン回路で組み)、高速化を図ったものもあ る。この場合も画像信号は、一旦画像メモリに書 き込まれた後、処理が行われるので、検査システ ム」の欠陥判定装置3のように高速な画像処理は 行えない。部分画像処理装置13の例として、文 献映像情報(1)1984年6月25~31ペー **ジがある**。

ここで第1図および第2図の、検査システムIにおいて1 囲素あたりの検出、面像処理時間は 0.1 に軽度と (クロック周波数 f。= 10 M fb.) 高速に処理できるが、部分画像処理装置 13は、例

えば256×256=6.6×10*個の画素の 画像を0.1(s) 程度で処理するため、1 面報 当りの処理時間は0.1/(6.6×10*)=1. 5 15程度かかる。このためインターフェース11 により検査システム1が出力する画像信号から欠 陥の周辺の部分画像信号をとりだして部分画像メ モリ12に記憶し、記憶した部分画像信号を部分 画像処理装置13に入力して複雑な画像処理を行い、欠陥の有害性を判定をすることができる

第4図は第1図の撮像装置(パターン検出装置) 1または1'が出力する回路パターンAの簡像信号8又は基準回路パターンBの画像信号9からの 部分画像信号IP、欠陥判定装置3が処理結果と して出力する欠陥パターン団像信号10の部分 像信号DPを1組として部分函像オモリ12に記憶する概要を示している。第1図の撮象数を例えば ターン検出装置)1、1'の検出両数数を例えば 1024とすると、回路パターンAの面像信号8、 基準回路パターンBの画像のは1024となる。 面像信号10の水平面新数nは1024となる。

- 19 -

この中から欠陥を含むN×N面新(例えばN=256)の矩形の部分関係信号IP、DPを部分函像信号IP、DPを部分函像は同号IPを記憶する。なお部分画像信号IPと基準四路パターン画像信号号の部部分画像信号IPを部分画像メモリ12に記憶するか、もしくは回路パターン画像信号号、基準回路パターン画像信号号のうち欠陥侵補を含む部分画像は目りのあることができる。

- - 20 -

集準回路パターン関係信号 9'、 欠陥パターン関係信号 1 0 の水平断 素数 n は 1 0 2 4 となる。この中から欠陥(機制)点の座標を含む N × N 両帯 (例えば N = 2 5 6) の矩形の部分画像信号 I p、Rp、 Dp をとりだして第2 図の部分画像メモリ1 2 に記憶する。複数の欠陥がある場合にも、複数の部分画像信号 I p、 Rp、 Dp を部分画像メモリ1 2 に記憶する。

第6 図は第5 図における部分画像信号の部分画像メモリ12への記憶方法を改善したものであり、 大路代表点4の座標を中心として、部分画像Ip'、 Rp'、Dp'を部分画像メモリ12 に記憶する。

次に部分国像処理数型13による欠陥の有客判 定について示す。第8回及び第9回は固路パター

ンの導道上欠陥において有害欠陥と非有害欠陥の 例をしめすものである。第8回イは線状回路パタ - ンに欠けの欠陥が有る場合であるが、欠けの部 分の回路パターンに対して艮手方向の長さv。が 検査基準値より大きいと有害欠陥となり、それ以 下の場合は有害欠陥とならない。第8回口は線状 回路パターンの中にピンホールが有る場合であり、 ピンホールの回路パターンに対して投手方向の長 さい」が検査募準値より大きいと有害欠陥となり、 それ以下の場合は有害欠陥とならない。第8回ハ は緑状回路パターンに突起がある場合であるが、 線状回路パターンの周囲の正常回路パターンから 突起までのパターン間隔の最少値ヵ、が検査基準 領より小さい場合有害欠陥となり、以上の場合は 有害欠陥とならない。第8回ニは孤立パターンが 有る場合で、孤立パターンから周囲の正常回路パ ターンまでのパターン原稿の最少値n。が検査基 準値より小さい場合有害欠陥となり、以上の場合 は有害欠陥とならない。第9図まは大きな回路パ ターン上に欠けがある場合であるが、欠けの面積

の合計 S S i が検査基準値より大きいばあい有害 欠陥となり、それ以下の場合は有害欠陥とならなか。 第9回へは大きな回路パターンの中にピンホールがある場合であるが、ピンホールの最大客への合計 S G I i が検査基準値より大きい場合有害欠陥とならない。 第9回トは大きな回路パターン上に突起がある起場合であるが、周囲の正常回路パターンから突起場合でのパターン間隔 n i が検査基準値より小さい場合有害欠陥となり、それ以上の場合は有害欠陥とならない。

検査システム I の場合は、第8図及び第9回における有客欠陥と非有客欠陥を区別することはできない。このため作業者は、検査装置が指摘した全てのパターンを見て有害欠陥と非有害欠陥を区別する作業をしいられていた。

本発明における、第8図イの場合については、 部分函像処理装置13で t.ほかに v.を計測する ことにより有客欠陥と非有客欠陥を区別している。 第8図口の場合については、t.ほかに v.を計測

- 23 -

- 24 -

することにより有客欠陥と非有客欠陥を区別している。また第8回ハの場合については、m,とn、を計測し有害欠陥を区別している。第8回と非有客欠陥を区別している。第9回と非有害欠陥を区別している。第9回より有客欠陥と非有害欠陥を区別している。また第9回と非有客欠陥を区別している。また第9回と非有客欠陥を区別している。

3からは、欠陥代表点信号4が出力されるが、こ の欠陥代表点信号4は第8回及び第9回に示す有 害欠陥と非有害欠陥からなる全ての欠陥候補を検 出したことを示す出力情母である。本発明のシス テムでは、火陥代表点佰号4は、次のように用い られる。すなわち、欠陥代表点信号4を、部分面 像信号 Ip. Rp. Dp を記憶するための制御信 **号として用いることにより、第8回及び第9回に** 示す欠陥代表点4の周囲の部分画像を部分顕像メ モリ12に記憶する。そして部分画像を部分画像 処理装置13で処理することにより、第8因及び 第9図における導通上有害な欠陥と非有害な欠陥 とを区別する。本システムによれば、検査システ ム」は、検査対象回路パターン全面の検査を高速 に行う。例えば検査対象目路パターンの大きさを 800×600 mとする. 検出面 蒸の大きさを0. 01mとすると、このときの処理西素数は、30 $0 \times 6 0 0 / (0.01 \times 0.01) = 1.8 \times$ 10 個であり、1 画楽当りの検出、処理時間を 1 psとすると、検査システム [は1、8×1

○°×10°=180(s) で全面を検疫をする。 一方部分国像処理装置13は、1枚の基板で欠陥 候補が10点ある場合、平均180(s) //10 =18(s) かけて部分国像信号を処理して、認 通上有客な欠陥と非有客な欠陥とを判別する。こ のように本システムによって、検査システム」 (パイプライン形面像処理装置) の高速性と、部 分面像処理装置13が持っている詳細で優処理 力の両方の特性を生かすことが可能となる。欠陥 の判定基準も目視作業による基準に合致させるこ とが可能となる。

次に本発明の実施例を更に詳述する。即ち、検査システム」と部分関係処理装置13については公知のものを使うので、同者のインターフェース11の部分がハードウェア回路として意味がある。以下インターフェース11の内容について記す。第1回及び第2回において、インターフェース11に撮像数数(パターン検出装置)1から人力される回路パターン関係信号8は、第10回(a)に示すような得られるの時系列走変信号を2額化

回路(2前化回路は第1回及び第2回では省略さ

第11回はインターフェース11の回路例である。第7回に示すような水平面素数が例えばn=1024の画像(回路パターン画像信号8、基準回路パターン画像信号9(9′)、欠陥パターン画像信号10)をインターフェース11に入力し、欠陥代表点信号4に用いてN×N面素(例えばN

- 27 -

= 256) の部分面像信号 Ip (Ip'、 Ip")、R

p (Rp'、Rp")、Dp (Dp'、Dp")を部分画像メ モリ12に記憶し、記憶した部分画像倡号Ip([p', [p"), Rp (Rp', Rp"), Dp (Dp', D p")を部分画像処理装置I3に入力する動作につ いて示す(ただし、この動作は部分画像信号 Ip と部分画像個号Rpと部分画像個号Dpとも同じ であるため、第11図はいずれか1つの部分画像 をとりだす回路例を示している。)。欠陥判定設 置3 (第2因) からの欠陥代表点個号4 は欠陥を 検出した時点t。にパルスを発生している。この ためt。より以前のN×N画像に含まれる画像を とりだすことができるように、回路パターン画角 信号8、9(9')、10をN/2ライン分に対 応した時間だけ遅延61により遅延する。一方、 欠陥代数点信号4をゲート発生62に入力し、欠 陥代表点信号4に基づきN 圏素に対応した期間有 効なゲート借号63をNライン回帰返し発生する。 - 28 -

リ欠陥代表点の座標を中心としてN×N断素の画像を部分画像メモリ12に記憶できる。以上の処理は、最像装置(パターン検出装置)1の走空速度と同期して高速(クロック周波数1。)に行われる。部分画像メモリ12は複数の欠陥がある場合に備え、複数の部分画像信号 Jp"、Rp"、Dp"が記憶できる。

次に、部分画像メモリ12に記憶した部分画像は日子 P、 RP、 DP を部分画像処理数配13はT Vの面像処理数配13はT Vの面像処理数配13はT Vの面像処理数配13はT Vので、N×N画像なるので、N×N画像なるので、N×N画像なるので、Nが関係なるので、NがN画像なるので、NがN画像なるので、NがN画像なるので、NがN画像をではなるので、NがN画像をではなるので、NがN画像をでは、Nonのでで、Nonので、Nonので、Nonででは、Nonででは、Nonででは、Nonででは、Nonででは、Nonででは、Nonでは、Nonででは、Non

ゲートの有効な期間に、巻き込みアドレス発生 6

4から書き込みアドレス65を発生することによ

以上のように、検査システム!によって欠陥代 表点を高速に検出し、検出した欠陥代表点を中心 とした周囲の部分面像信号を部分面像処理装置1 3に入力することができる。

次に欠陥代表点周囲の部分面像信号を部分画像 低斑装置13によって頭像処理をして、欠陥の有

- 31 -

p に分割処理手段16により分割し、また部分面 像個号Do を拡大処理手頭17により拡大し、線 状固路パターンの画像僧号vp と大きな回路パタ ーンの画像信号 Vp と部分画像信号 Dp の拡大画 像信号Lp をAND回路19a、19bを有する 画像間演算処理手段18により画像間演算処理し、 欠け欠陥の画像信号20と欠け欠陥のない画像信 号21とが得られる。第13図 (a) は線状回路 パターンに(または線状回路パターンの中に)欠 陥がある場合のウインドウの設定例を示している。 部分函像得号 Ip 、 Ip'、 Ip" と部分画像信号 Dp 、 Dp'、 Dp"の同じ位置に、同じ大きさのウ ィンドウを設定している。ウィンドウは、欠陥か ら周囲に一定の距離 (検査基準値であるパターン 帽の最大値とパターン間隔の最小値のうち大きい 値)以内の領域を含むように大きさと位置を設定 している。すなわち部分画像 Dp 、 Dp'、 Dp'か ら欠陥を含む矩形の対角線上の座標(x min, y mj in)、(x max, y max)をもとめ、ウィンドウの 始点 x s = x sin - Δ w,, y s = y sin - Δ w,, 終

第12回は欠陥が線状回路パターンにあるのか (または線状回路パターンの中にあるのか)、大 きな回路パターンにあるのかを判別する例を示し ている。部分画像信号 IP を線状回路パターンの 画像信号 VP と大きな回路パターンの画像信号 V

点xe=xmax+△w、、ye=ymax+△w、を算出 している。△w、は欠陥の有害性を判別するため に必要な一定距離を示す値であり、検査基準値で あるパターン幅の最大値とパターン間隔の最小値 のうち大きい値である。

- 32 -

第13回(b)は、大きな回路パターンに(または大きな回路パターンの中に)欠陥があるる場合のウインドウの設定例を示している。部分画像信号 Ip. Ip"と部分画像信号 Dp"、Dp"の同じ位置に、同じ大きさのウィンドウを設定している。ウィンドウは、大きな回路パターンにの距離 Δ w. (検査基準値であるパターン個別を設定している。すなわち郎を合ったののでは、 w mox, y mox)をもとののから大きなパターンを含む矩形の対角線上のをは(x min, y min)、(x mox, y nox)をもとめのオーンドウの対点 x s = x min - Δ w., y s = y min n - Δ w., 終点 x e = x mox + Δ w., y o = y mox 特別するために必要な値であり、検査基準値であり、

るパターン間隔の最小値である。

第14図は、欠陥がピンホールであることを判別する例を示している。第13図に示した部分函像信号 Ip 、 Ip'、 Ip" のウィンドウ内画像 28の穴の敷を計測し(ピンホール敷計測 29)、29'で示すように穴の敷>0(≠0)ならばピンホールの欠陥があり、30で示すように穴の数=0であればピンホール以外の欠陥である。

第15 団は、欠陥が孤立パターンであることを判別する例を示している。第13 団に示した部分 耐像信号 IP、 IP'、 IP"の白と風を反転し、 部分面像信号 IP、 IP'、 IP"のウィンドウ内 画像31の穴の数を32に示すように計類する。 33で示すように穴の数>0 (≠0) ならば孤立 パターンの欠陥があり、34に示すように穴の数 =0であれば孤立パターン以外の欠陥である。

次に第2回において第7回に示す部分画像信号 「p"、 Rp"、 Dp"から欠陥の認通上有害性を判別 する例を示す。最初に欠陥が線状回路パターンに あるのか(または線状回路パターンの中にあるの

次に欠陥の遵通上有害性を判別する時間を短額化 するため、部分頭像伯号 Ip"と部分面像伯号 Rp" と即分園像信号Dp"に(または部分画像信号 Jp" と部分順像信号RP"に)ウィンドウを設定し、部 分園像循号の1部のみ園像処理するようにする。 さらに導通上の欠陥の機類には欠け、ピンホール、 突起、孤立パターンの欠陥があるため、欠陥がピ ンホールもしくは孤立パターンであるか判別する。 以上の実行をした後、第8回、第9回に示すよう な、各欠陥に対応して欠陥の有害性を判別する。 第16図は欠陥が線状回路パターンにあるのか (または線状回路パターンの中にあるのか)、大 きな回路パターンにあるのかを判別する例を示し ている。部分質像信号Rp、Rp'、Rp"を拡大処 理手段33により拡大して拡大面像信号34を得、 この拡大画像倡号34に対して分割処理手段35 により線状回路パターンの画像低号36と大きな 回路パターンの画像信号37とに分割し、線状回 路パターンの画像信号36と大きな回路パターン

か)、大きな回路パターンにあるのかを判別する。

- 35 -

の画像信号37と部分画像信号Dp 、 Dp'、 Dp* について、AND回路39a,39bを有する画 像間演算処理手段18により画像間演算処理して 欠陥画像信号40と欠陥のない画像信号41を得 る。第17回(a〉は線状回路パターンに(また は縁状団路パターンの中に)欠陥がある場合のウ インドウの設定例を示している。部分國像很号I pと部分画像信号Rpと部分画像信号Dpの同じ 位置に、同じ大きさのウィンドウを設定している。 ウィンドウの大きさと位数の算出方法は、第13 図(a)の場合と同じである。第17図(b)は 大きな回路パターンに(または大きな回路パター ンの中に)欠陥がある場合のウインドウの設定例 を示している。部分画像信号 Ip と部分画像信号 Rp と部分面像信号Dp の同じ位置に、同じ大き さのウィンドウを設定している。ウィンドウは、 大きな回路パターンから周囲に一定の距離(検査 茶準値である回路パターン間隔の最小値) 以内の 領域を含むように大きさと位置を設定している。 すなねち部分画像RP から大きな回路パターンを

- 37 -

- 35 -

含む矩形の対角線上の座標 (x min, y min)、

(x max, y max) をもとめているほかは、第13 図(b) の場合と同じである。欠陥がピンホール であることを判別する例は第14回と同じである。

であることを判別する例は第14回と同じである 欠陥が孤立パターンであることを判別する例は第 15回と同じである。

・次にウィンドウ 4 9 (部分画像付りRp) から 角度 0 抽出手段 5 1 により各境界の座標における 『境界面の方向に垂直な角度 8 3 5 3 を求める。 角度 0 については 3 × 3 のマスクパターン 5 4 か ら求めることができる。求めることができる方向 は 5 5 で示すように 1 6 方向(3 6 0 * を 2 2 。 5 * で等分)である。ウィンドウ 4 9 (部分画像 信号 Rp) から『境界面の方向に垂直な角度 0 』 を求めるのはウィンドウ 4 8 (部分画像信号 Ip) には欠陥や凹凸があるためである。

以上のようにして求めた境界の座標(xi, yi)から、56で示すように角度 8 方向に検査基準値である回路パターン領 t,の最小値だけ離れた点の座標(xi, yi)を求め、その座標の画楽の色を調べる。白面素が1個でもあれば夢観上有客欠陥、全て風画素の場合連電上非有客欠陥である。

門様に境界の座標(xi, yi)から、57で示すように角度 0 方向に最少パターン幅 Cv だけ離れた点の座標(xk, yk)の画素の色を求め、白面素の連続する長さをもとめる。白面素の連続す

- 39 -

理を行い、ピンホール欠陥だけとりだした計説パターン69を得る。ここでxx(パターンの存在する最少x 座側)、yx(パターンの存在する最大x 座標)、x。(パターンの存在する最大x 座標)、yx(パターンの存在する最大x 座標)、yx(パターンの存在する最大x 座標)、yx(パターンの存在する最大x 座標)を求める。ピンホールのパターンに対して長手方向の長さvxはxx-xxである。vxが検査基準値より大きい場合は導通上有害欠陥、vxが検査基準値以下の場合は導通上非有害欠陥である。

次にピンホールから縁状パターンの境界までの最短距離の和t。はパターン幅を l とすると l ー (y n - y n)であるため、回転パターン 6 3 のピンホールの穴埋めを穴埋め手段 6 6 により行い、計鋼パターン 6 7 を得る。この計剤パターン 6 7 を得る。。穴埋めは回転パターン 6 3 と計削パターン 6 9 の O R をとればよく計剤パターン 6 7 を得ることができる。計削パターン 6 7 において (x n, y n) - (x n, y n) を結ぶ終上で終状パターンの長手方向に対して垂直にパターンの幅 l を計削すればよい。 t

る長さv,が検査基準領より大きい場合導通上有 客欠陥で、検査基準値以下の場合は導通上非有害 欠陥である。

第19図に第8回口に示す線状回路パターンの 中にピンホールがある場合の、欠陥の導通上有容 性を判別するアルゴリズム例を示す。ウィンドウ 61 (部分画像信号 IP) はピンホールの欠陥を 含んでいる部分画像信号 I。 のウィンドウ内の画 像である。ウィンドウ 6 1 (部分画像信号 Ip) において鉄状卵路パターンが傾いているため、回 路パターン領度測定・回転手段62により線状回 略パターンを回転し、針糊しやすいような向きに し、63で示す様状回路パターンを得る。回転の 角度は、回路バターン傾皮測定・回転手段62に より慣性主軸の角度のも求めることにより得られ る。回転はアフィン変換を利用すればよく、回転 パターン63を得ることができる。回転パターン 63に対して白黒反転 (NOT) 手段 64 により 白馬反転(NOT) して65の画像信号を得、ピ ンホール抽出手段68によりピンホール抽出の処

- 40 -

。が検査基準額より小さい場合は準過上有害欠陥、 検査基準値以上の場合は導通上非有害欠陥である。

第20回に第8回ハに示す線状回路パターンに 突起がある場合の、欠陥の導通上有害性を判定す るアルゴリズム例を示す。ウィンドウ70(部分 関像信号IP)は突起の欠陥がある部分画像信号 IP のウィンドウ内の画像である。またウィンド ウ71(部分面偽循母Rp)は基準回路パターン 画像の部分画像信号Rp のウィンドウ内画像であ る。 最初はウィンドウ70(部分画像信号 Ip) から周囲パターン手段72により周囲パターン7 4を抽出する。次に境界座標抽出手段76により 周囲パターン74の境界座標 (xi, yi) 78を 抽出する。境界の座標を求めるアルゴリズムは欠 けの場合と同様である。一方ウィンドウ71(部 分画像信号Rp) から周囲パターン手段73によ り周囲パターン 7 5 を抽出し、角度 G 抽出手段 7 7により周囲パターン 7 5 から各境界の座標にお ける『境界面の方向に垂直な角度の』79を求め る、角度 6 を求めるアルゴリズムは欠けの場合と

可俟である。3×3マスクパターンを80で示す。

以上のようにして78で求めた境界の座標(xi、yi)から角度8方向に検究場準値であるパターン間隔の最小値n、だけ離れた点の座標(xi、yi)を81で求め、その座標の面楽の色を調べる。 黒面素が1個でもあれば製造上有客欠陥、全て白面素の場合製造上非有客欠陥である。

同機に境界の座標(xi, yi)から82で示すように角度8方向に最少パターン間隔Ci だけ離れた点の座標(xk, yk)の函素の色を求め、風函数の連続する長さをもとめる。 風面数の連続する長さで、が検査基準値より大きい場合連通上有客欠陥で、検査基準値以下の場合は準通上非有客欠陥である。

第21回に第8回ニに示す基立パターン欠陥がある場合の、欠陥の導通上有客性を判別するアルゴリズム例を示す。ウィンドウ83(部分回像信号 IP)は孤立パターンと開朗の正常回路パターンを含む部分函像信号 IP のウィンドウ内の画像である。最初に、ウィンドウ83(部分函像信号

- 43 -

領以上で導通上非有客欠陥である。

第23 図に第9 図へに示すピンホールが大きな 回路パターンの中に有る場合の導通上有客性を判 別するアルゴリズム例を示す。ウィンドウ95 (部分面像倡号IP) はピンホールがある部分面 像信号IPのウィンドウ内の画像である。ウィン IP) を分割手段 B 4 により孤立パターン 8 5 と 周囲パターン 8 6 に分割する。分割の手法としてはラベリングと呼ばれる方法が一般に知られている。孤立パターンの最大程 p は孤立パターン 8 5 から同一 2 次モーメントを持つ特円 8 7 を求め、計測パターン 8 1 を得、この計測パターンの格門の投動の長さ p を計画してもとめる。 p が検査基準値より大きい場合は非通上有害欠陥、検索振準値以下の場合は非通上非有客欠陥である。

次に孤立パターンから周囲の形常パターンまでのパターン間隔 n , 計測するために、8 8 により孤立パターン8 5 の境界の座標 (xi, yi) を中心としてパターン間隔 n , の検査基準値を半径とした円を描きながら境界を一周し描画パターン8 9 を得、さらに描画パターン8 9 と周囲パターン8 6 の A N D 手段 9 0 により A N D をとり計削パターン9 2 を 得る。計測パターン9 2 においてパターン数 ≠ 0 のときはパターン間隔 n , は検査基準値より小さく導通上有害欠陥である。またパタン数 = 0 の場合、パターン間隔 n , が検査基準

- 44 -

ドウ95(部分両像信号 Ip) に対してピンホール 加出手段96によるピンホール 加出の処理を行い、ピンホールだけとりだしたピンホール 回像信号97を得る。ここで各ピンホールに対して98により同一2次モーメントを持つ楕円 (計 初画 像9)をもとめ、楕円の長軸の長さ & i を計画し、こ & i を算出する。 E & i が検査基準値以下の場合は導通上非有客欠陥、検査基準値以下の場合は準過上非有客欠陥である。

第9 図トに示す突起が大きな 図路 パターンにある 場合の 準通上 有害性 を判定する アルゴリズム 例は、 第20 図の線状回路 パターンに 突起 がある 場合の アルゴリズム と 同様である。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、プリント養板等の回路パターンに対して目視による複雑な検査基準に合致させて回路パターンの導通上行客な欠陥と非有客な欠陥とに高速度で判別検査することができ、従来作業者が確認していた場通上本当の欠陥であるか否かの作業を省略することが

できる効果を奏する。特に本発明によれば、上記 四路パターンの導通上の欠陥検査作業の合項化と この欠陥検査の信頼性を向上させることができる。

4. 図面の簡単な説明

1・・・検査システム、Ⅱ・・・部分回像検査システム A・・・・ 野路パターン、B・・・ 装筆回路パターン 9,91・・・ 振頌回路パターン画像信号

41... 欠陥 (候補) 代表点循号

7・・・基準パターン発生装置

8・・・回路パターン画像信号

10・・・欠陥パターン函像倡号

1 1・・・インターフェース

1 2・・・部分面像メモリ

13···部分酉负处现装置

Ip , Tp', Ip", Rp , Rp', Rp", Dp ,

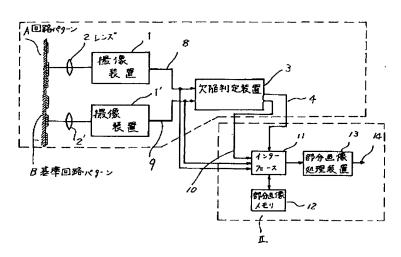
Dp', Dp"···部分面像信号

代理人弁理士 小 川 勝 男

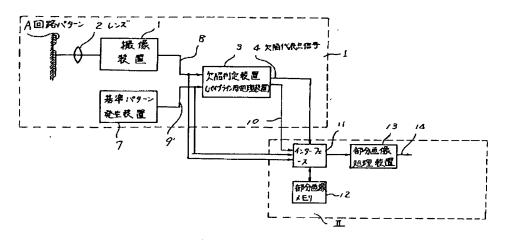
- 47 -

- 48

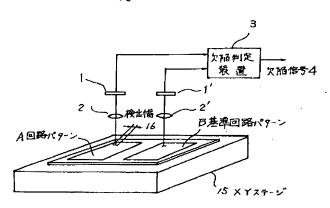
第1四



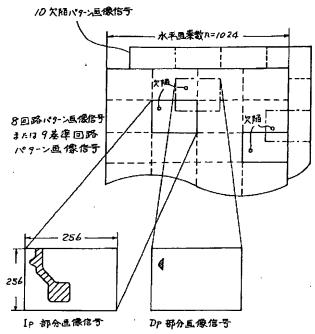
第 2 図

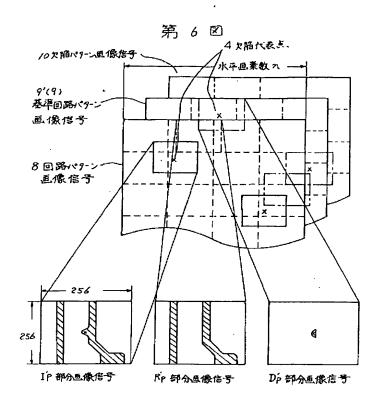


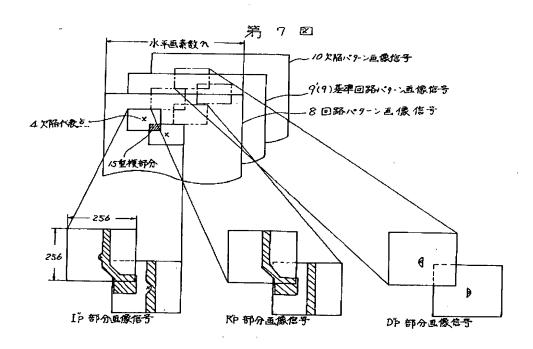
第 3 図



第4四



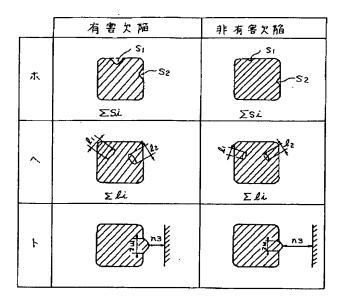




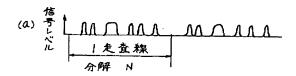
第8図

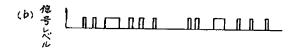
	有害欠陥	非有客欠陥
1	t1	5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
ם	V2	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
1		
-	₹////////////////////////////////////	Ø

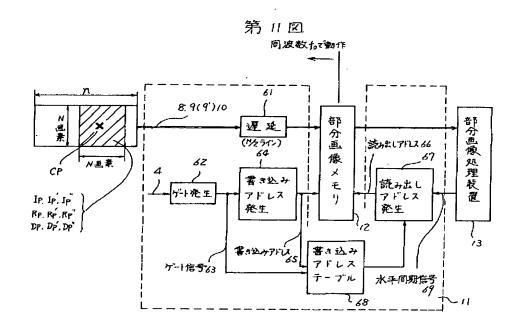
第9区

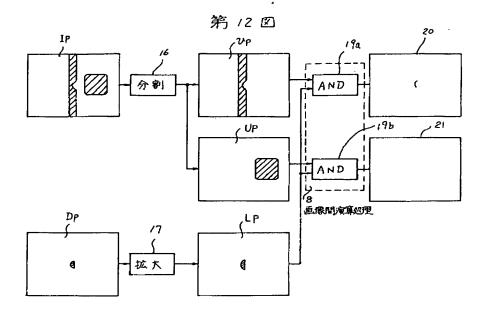


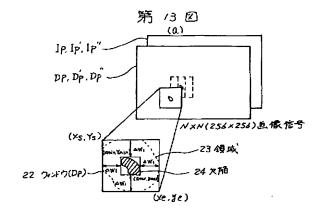
第10回

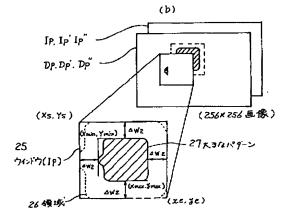




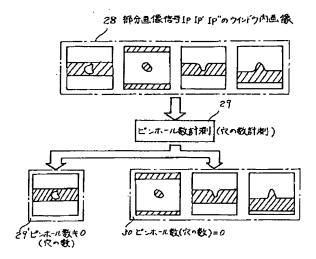




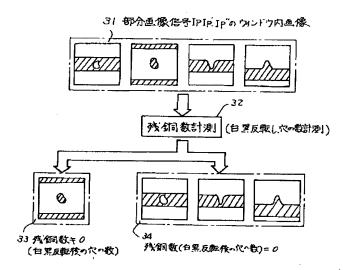


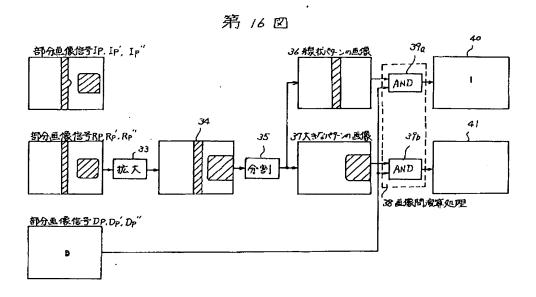


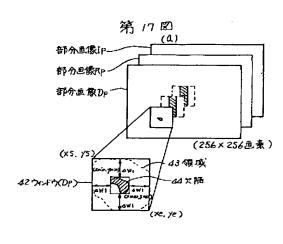
第 14 图

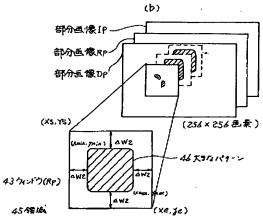


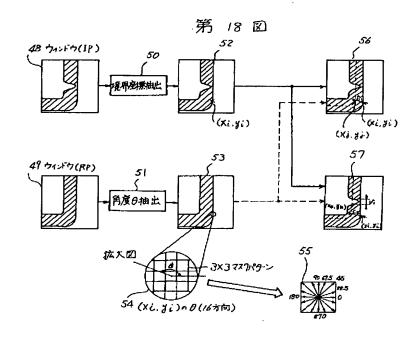
第 15 図

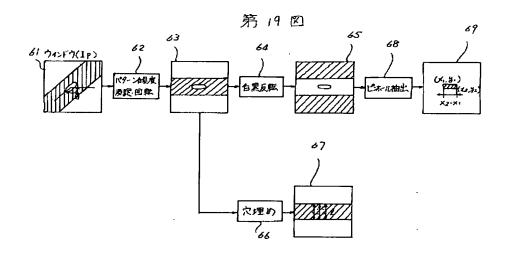


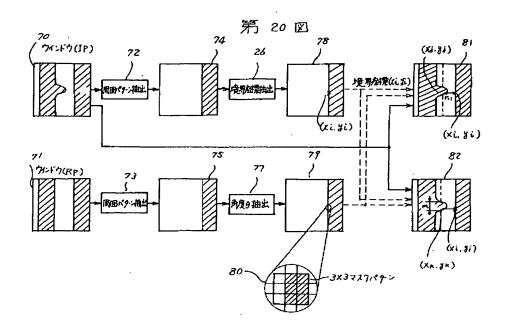


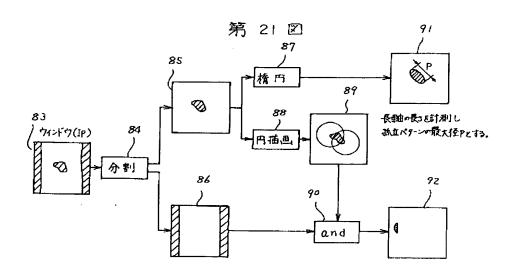


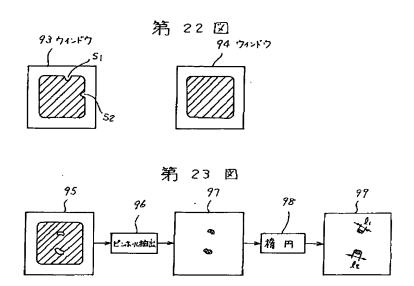












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

·		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
□ OTHER:		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.